(JP) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭58-153412

1 Int. Cl.³H 03 H 9/17

識別記号

庁内整理番号 7190—5 J

❸公開 昭和58年(1983)9月12日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

砂圧電薄膜複合振動子

②特 願 昭57-36166

②出

頁 昭57(1982)3月8日

仍発 明 者 井上武志

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

⑫発 明 者 宮坂洋一

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

仍代 理 人 弁理士 内原晋

男 組 1

1 発明の名称

正驾葬装装合摄影子

2. 特許額求の範囲

(1) シリコン程度、 810x 程度、 2n0 圧電等膜からなり、 810x 程度がシリコン存货と 2n0 容額との間に位置するような多層構造の損動部位をもち、周録部をシリコン基板によって支持された厚み損動圧電量動子において、 2n0 存襲の厚さを T1、810x 程膜の厚さを T2、81存膜の厚さを T2、810 存態と 81 存態との膜厚比 T2/T1 を Y と置き換えたときに、 基本 1 次モードを使用する場合には、次式①、②

 $Y = -0.264X + 0.548 (X \le 0.81)$ ①

Y = - 0055 X + 0092 (X > 081) 2

で与えられる原序比とし、二次モードを使用する 場合には次式③④

 $Y = 0.186X^{2} - 0.527X + 1.05(X>0)$

Y = -X + a75 (0 < X < a5)

で与えられる襲弾比としたことを特徴とする圧電 弾膜複合振動子。

3.発明の詳細な製明

本発明は、VHF、UHF 者において厚み振動を用いて使用できる高安定の高層使用圧電機動子に関するものである。

一般に、高層被帯において使用される圧電場かけて使用される圧電場が用いられており、代表の圧電場的が用いられており、圧電セラミックスの圧電は、耐力のた場か子が知られている。この提動子は製造したのでは数厚を30~50 kmとしてもでのが設界であり、高次モードを用いたとしても使用機機能はせいぜい 200MHs が設界であった。

そこで、最近、数百 MHz の高周波帯において容 食比の小さな圧電製動子を得る方法として、スペ ヶ多弦等により作成される圧電影膜作成技術と異 方性エッチング技術を用いた圧電影膜機合強助子 が提案されている。この提動子はシリコン基板上 にシリコン、酸化物などの移膜と圧電器膜とを解

特開昭58-153412(2)

状に作成し銀動子として使用する部分の基板をエッチングによって験会することにより、外最部を基板によって支持させた標準のものである。

しかし、圧電静度はスペッタ法、CVD 法などで形成されるが、代表的な圧電器模材料である ZnO、Cd8、AIN等は風波最温皮保敷が大きいために、SI基板との組合わせだけでは温度安定度の高い圧電銀動子を得ることはできない。

この対策として、正電材料と同波数 過度係数 の 体 と の 対策と の 起 を の 絶 対 せ に よ り 、 か き ら の に を を の を る 。 そ こ と ら に っ の 周 被 で 、 と が 考 る 。 そ こ と に 着 目 し 、 第 1 回 版 で 、 と が 表 る 。 そ こ と に 着 目 し 、 第 1 回 版 に う に こ と の 表 る に う に こ か の ま で と か の ま で と か の ま で と か の と で に ま で と か の と で に ま で と か の と で に ま で と か の と で に ま で か か の と に ま で か か の と に ま で か か の と で 、 1 2 は エッチング に よ り シ リ コン は で 、 1 2 は エッチング に よ り シ リ コン は で に た 空 孔、1 5 、 1 6 は ZnO 圧 電 準 戻 1 4 に か の に た 電 後 で あ る 。 こ の 抵 動 子 に お い た 電 後 で あ る 。 こ の 抵 動 子 に お い た 電 を で あ る 。 こ の 抵 動 子 に お い た 電 を で あ る 。 こ の 抵 動 子 に お い た 電 を で あ る 。 こ の 抵 動 子 に お い た 電 を で あ る 。 こ の 抵 動 子 に お か の に で か る 。 こ の 抵 動 子 に お か の に か か の に か か の に か か の に か か の に か か の に か か の に か か の に か か の に か か の に か か の に か か の に か か の に か か の に か か の に か か の に か か の に か か の に か か の に か の に か か の に か か の に か か の に か か の に か の に か の に か の に か か の に か の

の展序がZaOの使序の約2分の1のときに基本1次モードの共振に関して零温度保敷が得られることが知られている。

しかしながら、8102.膜は非常にもろいために製造中にクラックが入りやすく量蓋する場合に大きな障害となり、また、得られた提動子の共提尖健度Qm も 500 ~ 2000程度であり、この構造では共振尖健度Qm の大きな提動子を得ることが影かしかった。

本発明は上記問題点を解消するもので、共振尖 能度 Qm が大きく、かつ選度安定性に優れた圧電 種膜複合接動子を提供しようとするものである。

以下、本発明の実施例を図頭によって幹細に説明する。

第2回は、本発明の圧電提動子の構成を示すものである。すなわち、第2回において、表面が(100)面である8i 基板21上に SiOu 薄膜22を形成し、SiOu 薄膜22上に下部電極25、及び ZnO 圧電薄膜23、上部電極24を順に積層して形成し、提動部位に相当する8i 基板21の裏面にエッチン

グにより空孔26を設けたものである。

第2図において、SI層が完全にはエッチを れていが、このSI層の厚さ鬼は、家がドングに本 ウ素を鬼には、なりまかとことにより、なりまいとことにアーンがです。 れた Si層はパイロカテコール 一 エチルル とこ かたないに、なり、本のとに動した。 ないが、このにない、なり、本のとに動した。 SiOx に比 という。 の は SiOx に という。 の は SiOx に が 大 こことに が 大 こことに が く、 を 強 他 に が し ここと を 数 他 に が し と こことが できる。 Siが 本 投 的 に は Siox に 共 仮 的 に な と に が な な な の た な 数 も で る る こことが で ま の 、 共 仮 的 に な る 。

一方、弾性ステフネス C_{12}^{B} の過度係数の値が $Z_{12}O$ 、 $Siが食、SiO_2$ が正であることから、 $Z_{12}O$ の 腹原 T_1 、 SiO_2 の腹原 T_2 、 Sio 展原 T_3 の 腹原比を避 定することにより零温度係数を符ることができる。

また、撮動子の容量比ァを小さくするという章 味から基本 1 次モード及び 2 次モードを積極的に 利用することは有効な方法である。

次に、具体的な実施例に従って詳細に説明する。 【実施例1】

特開昭59-153412(3)

題々の値について実験を行い、金温付近で写道皮係 散となる膜厚比 T_1/T_1 、 T_2/T_1 の関係とそのとき の容量比すの値を求めた。それを飾る版に示す。 飾 3 図から、写張度係数となる膜厚比は T_1/T_1 = Y、 T_1/T_1 = X とすると、ほぼ次の実験式で与え られることが明らかである。即ち

 $X \le 0.81$ のとき Y = -0.264X + 0.848 ① X > 0.81 のとき Y = 0.055X + 0.092 ② このとき、 T_s / T_t が増大するとともに容量比 r も 増大していくが、 $T_s / T_t < 2.0$ では r < 1.00 が得られる。具体的な一例として Z_{10} の腹厚 $T_t = 5.2$ μ m、 $S_1 O_t$ の膜厚 $T_t = 0.8$ μ m、 $S_1 O_t$ の膜厚 $T_t = 0.8$ μ m、 $S_1 O_t$ の膜厚 $S_2 = 0.8$ μ m の 扱動子の特性について述べると、このとき共振周波数 $S_1 = 0.8$ μ m の 扱数子の特性について述べると、このとき共振周波数 $S_1 = 0.8$ $S_2 = 0.8$ μ m $S_3 = 0.8$ μ m $S_4 = 0.8$ μ

到じく第2回に示した ZaQ/8iQ₄/8i 三層構成の圧電排膜複合複数子において、共振時において

1 被長共振を行う 2 次モードを用いた銀動子の実施例についてのべる。銀動子の作成は実施例 1 と全く同じ手奉で行った。このとき、腰厚比 T₂/T₁をパラメータとして置々の値について実験を行い、室温付近で零温度係数となる膜厚比でである。ので発出して、T₂/T₁ = Xとすると、ほぼ次の実験式で与えられることが明らかである。即ち、

Y = 0.186X*-0.3.27X+1.05 (X > 0) ⑤
このときの容量比ァと膜厚比 T₂/T₁との関係を破 線で示す。 T₂/T₃ < 1.5 においてァ < 6.0 が得られていることがわかる。一方、 2 次モードでは、 実用的な容量比が得られかつ金温近傍において零 温度係数を有するもう一つの伝染が X < 0.5 において存在することがわかった。即ち

□ < X < 0.5 において Y = -X + 0.7 8 ④ で表わされる一点個難に沿った領域である。このときの展集比 Ta/Ta と容量比 r の関係を点鎖で示

す。ァく50が得られていることがわかる。

以上の本発明の援助子の製作結果、エッチングの数、クラックが入ってしまう事故は皆無であり、 良好な特性を示す抵動子を容易に得ることができ ***** .

尚、本発明の扱動子において、分額電極を用いてフィルタ構成にすることも可能であり、また開
彼飲興製のため掛助子の表別に始集物をスペッタ することももちろん可能であることは含うまでも

したがって、本発明によれば、共極尖模度が大きく、しかも温度安定性に優れた掛動子を容易に得ることができ、工業的価値も多大である効果を有しているものである。

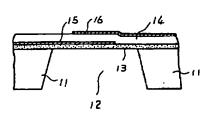
4.図面の簡単な説明

第1 図は従来の ZnO/810 複合援動子、第2 図は本発明の実施例を示す ZnO/810 g/8 i 複合援動子、第8 図及び第4 図はそれぞれ基本モード、第2 次モードに関する学道度係数となる展序比とそのときの容量比の関係を示す図である。

2 1 は 8 l 基板、2 2 は 8 i O g 展、 2 3 は Zn O膜、 24, 25 は電板、12, 26 は空孔を示す。

等 許 出 顧 人 日本電気株式 会社 代理人 弁理士 内 原 晋 内内的

第 | 図



第 2 図

